

Panne à souder micro fine 0,25 mm série K - Thermaltronics K60MF003

Réf. article WL37590

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder de rechange série K, profil micro fine d'une largeur de 0,25 mm, pour les pièces à main SHP-K et SHP-KM. Température de travail 325 à 358 °C, sans plomb et conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Numéro de tarif
douanier **85159080900**

Pays d'origine **États-Unis**

Poids **0.1 kg**


DESCRIPTION

La panne à souder K60MF003 de la série K remplace les pannes usées des pièces à main SHP-K et SHP-KM et transmet la chaleur avec précision au point de soudure grâce à un profil micro fine de 0,25 mm.

AVANTAGES

- Profil micro fine de 0,25 mm pour un apport de chaleur adapté au point de soudure
- Plage de température de travail 325 à 358 °C de la série K
- Sans plomb et conforme RoHS pour les procédés de soudage modernes
- Remplacement direct, compatible SHP-K, SHP-KM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. article	WL37590
Réf. fabricant	K60MF003
Série	K / série 600
Plage de température	325 à 358 °C
Forme de panne	micro fine
Largeur de panne	0,25 mm (0,01 in)
Longueur de panne	13,6 mm (0,54 in)

APPLICATIONS

Soudage CMS et traversant en fabrication électronique, réparation et prototypage.

COMPATIBILITÉ

Compatible SHP-K, SHP-KM. Adapté à : TMT-2000S-K, TMT-2000PS, PS900 avec SHP-K et MFR-PS1100/MFR-PS2200 avec SHP-KM.

Sans plomb, conforme RoHS. Origine USA.